Labbrapport

viktor björkén

Maj 2023

1 Kortet

Jag har valt att göra en s.k. "Step-Down Converter" baserat på TPS5430 chippet. Jag har under konstruktionens gång följt en *Evaluation Module User's Guide* ifrån Texas Instruments. Det som skiller kretsen från det tidigare nämnda databladet är att jag har valt att addera funktionen som gör det möjligt att välja vilket volt värde man vill få ut.

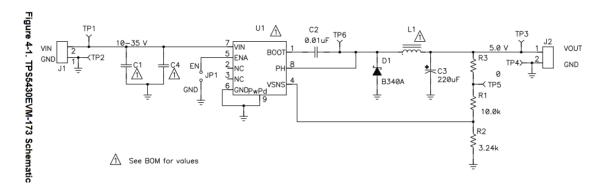


Figure 1: Bild av schematic från slvu157a datablad

För att kretsen ska kunna välja bland flera output volt värden, behöver vi kunna ändra värdet på R2 resistorn som tillsammans med R1 bygger upp en spänningsdelare.

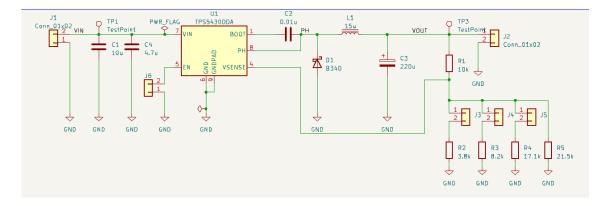


Figure 2: Bild av schematic från kiCad

Jag gör också en avikelse till genom att dra alla koppar"sladdar" direkt mellan varje komponent, enligt databladet använder de större kopparytor för att leda ihop komponenter på kretskortet.

2 PCB layout

När jag designade kretsen valde jag att så noga som möjligt följa databladet och dess rekomendationer. I miitt första utkast hade jag vanliga "sladdar" mellan alla komponenter men sedan efter feedback valde jag att göra kortet på samma sätt som i databladet med koppar plattor mellan de olika ytorna. Jag la också till EN benet från IC, där man beroende på om den kopplas till jord eller är flytande ger olika funktionalitet.

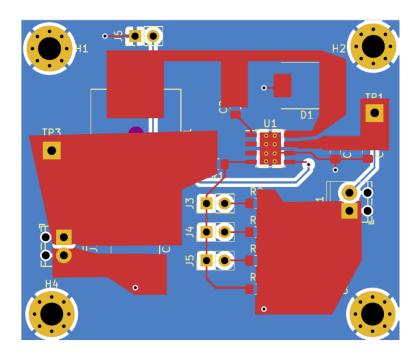


Figure 3: Bild av schematic från kiCad

10.2 Layout Example

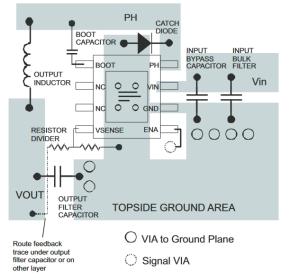


Figure 10-1. Design Layout

Figure 4: Bild av layout från datablad

3 BOM

Här under finns min BOM lista med de olika komponenter jag använt mig utav, alla delar gick inte att få tag i vilket gjorde att jag inte kunde färdligställa kortet.

References	Value	Footprint	Quanti ty
C1	10u	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSo lder	1
C2	0.01u	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSo lder	1
C3	220u	CP_Elec_6.3x5.9	1
C4	4.7u	C_0805_2012Metric_Pad1.18x1.45mm_HandSo lder	1
R1	10k	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSo lder	1
R2	3.8k	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSo lder	1
R3	8.2k	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSo lder	1
R4	17.1k	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSo lder	1
R5	21.5k	R_0805_2012Metric_Pad1.20x1.40mm_HandSo lder	1
L1	15u	L_Wuerth_WE-PD-Typ-LS_Handsoldering	1
D1	B340	D_SMC	1
U1	TPS5430DDA	TI_SO-PowerPAD-8_ThermalVias	1
H1, H2, H3, H4	MountingHole_Pa d	MountingHole_3.2mm_M3_Pad_Via	4
TP1, TP3	TestPoint	TestPoint_THTPad_2.5x2.5mm_Drill1.2mm	2
J3, J4, J5, J6	Conn_01x02	PinHeader_1x02_P2.54mm_Vertical	4
J1, J2	Conn_01x02	TerminalBlock Phoenix MPT-0,5-2- 2.54_1x02_PZ.54mm_Horizontal	2

Figure 5: BOM lista

4 Slutprodukt

Jag hann inte att löda på flera komponeter på mitt kort vilket såklart är väldigt tråkigt jag var inte så stadig på handen vilket gjorde att det tog en del tid med ytmonterade komponenter. Som tidigare nämnt hade jag dessutom inte alla kompontenter vilket resulterade i att jag inte kände behover att fortsätta löda vid ett senare tillfälle då den ändå inte skulle slutföras.

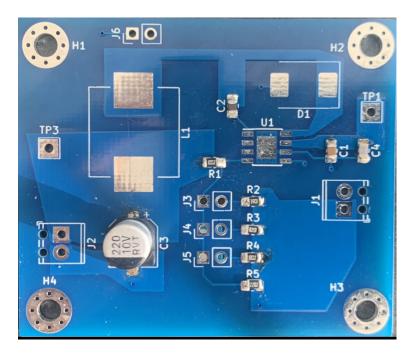


Figure 6: BOM lista